

XhoI 快速内切酶

货号: F5583S

储存条件: -20°C

5'...C T C G A G...3'
3'...G A G C T C...5'

同裂酶: PaeR7I, TliI, BssHI, Sfr274I, SlaI, SrtI

注: 同裂酶对于不同的甲基化修饰可能具有不同敏感性。

产品组成

组分	规格
LabFD™ XhoI	500ul
10×LabFD™ Buffer	3×1ml
10×LabFD™ Color Buffer	3×1ml

产品简介

LabFD™快速内切酶是一系列经过基因工程重组、能够在 5~15 分钟内精确完成 DNA 切割的高保真限制性内切酶,适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 等的快速酶切。LabFD™ 快速内切酶具有如下特点: 5~15 分钟内即可完成酶切; 共用一种酶切 Buffer, 大大简化酶切反应体系; 良好的酶活冗余度, 轻松应对底物过量或困难模板酶切。此外, LABLEAD 去磷酸化、连接试剂在 LabFD™酶切 Buffer 中具有 100%活性, 支持一管化反应, 提升“酶切-修饰-连接”的体验。

建议的反应条件:

1× LabFD™缓冲液;

37°C温育;

参照“DNA 快速酶切流程”配制反应体系。

失活条件

80°C温育 20min。

功能活性检测

最适反应温度下, 在 20ul 反应体系中, 1ul LabFD™ XhoI 能够在 15min 内完全消化 1ug λDNA(HindIII digest)。

超长时间温育检测

最适反应温度下, 将 1ul LabFD™ XhoI 与 1ugλDNA(HindIII digest)共同温育 3h, 未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解, 延时酶切可能出现星号活性。

酶切-连接-再酶切检测

最适反应温度下, 使用 1ul LabFD™ XhoI 消化底物, 回收酶切产物。在 22°C下使用适量 Fast T4 DNA Ligase 可以将酶切产物重新连接。将连接产物再次回收后, 使用相同的内切酶可以重新切开连接产物。

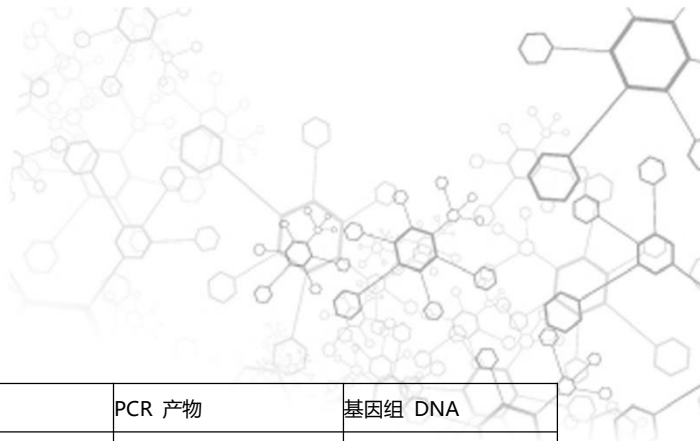
非特异性内切酶活性检测

最适反应温度下, 将 1ul LabFD™ XhoI 与 1ug 超螺旋质粒 DNA 共同温育 4h, 使用琼脂糖凝胶电泳检测, 质粒 DNA 仍然处于超螺旋状态。

蓝白斑检测

将含有单一 lacZα基因的载体以 1ul LabFD™ XhoI 消化, 重新连接后转化入大肠杆菌感受态细胞, 涂布在含有对应抗生素、IPTG 和 X-gal 的 LB 培养基平板上。连接正确的产物会生长出蓝色菌落, 而连接错误 (即 DNA 末端切口不完整) 的产物将得到白色菌落。对于 LabFD™系列限制酶而言, 白色菌落比例应小于 1%。





使用方法

1. DNA 快速酶切流程

1) 在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系：

	质粒 DNA	PCR 产物	基因组 DNA
ddH ₂ O	15ul	16ul	30ul
10×LabFD™ Buffer 或 10×LabFD™ Color Buffer	2ul	3ul 注	5ul
底物 DNA	2ul(up to 1ug)	10ul (~0.2ug)	10ul (5ug)
LabFD™ XhoI	1ul	1ul	5ul
Total	20ul	30ul	50ul

注：本体系适用于经过纯化的 PCR 产物酶切，未纯化的 PCR 具备一定的离子强度，10×LabFD™buffer 加入量可适当减少至 2ul。但由于 DNA 聚合酶同时具有外切酶活性，会影响酶切产物，因此如下一步需进行克隆等操作，建议酶切前对 PCR 产物进行纯化。

- 2) 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀（切勿涡旋），然后瞬时离心以收集挂壁液滴；
- 3) 37℃温育 15 min（质粒），或 15~30 min（PCR 产物），或 30~60min（基因组 DNA）；
- 4) 80℃温育 20 min 即可使酶失活，停止反应（可选）。

2. 双酶切或多酶切

- 1) 每种快速内切酶的用量为 1ul，并根据需要适当扩大反应体系；
- 2) 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10；
- 3) 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应首先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

3. 适用于质粒的扩大反应体系

DNA	1ug	2ug	3ug	4ug	5ug
LabFD™XhoI	1ul	2ul	3ul	4ul	5ul
10×LabFD™ Buffer 或 10×LabFD™ Color Buffer	2ul	2ul	3ul	4ul	5ul
Total	20ul	20ul	30ul	40ul	50ul

注：如果总反应体系大于 20ul，应适当增加温育时间，尽量使用水浴、金属浴或沙浴。

不同 DNA 中的酶切位点数量

λDNA	ΦX174	pBR322	pUC57	pUC18/19	SV40	M13mp18/19	Adeno2
1	1	0	0	0	0	0	6

甲基化修饰影响

Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
无影响	无影响	序列可能重叠/剪切受阻	无影响	无影响

在不同反应缓冲液中的活性

	LabFD™ Buffer	Thermo Scientific FastDigest Buffer	NEB CutSmart® Buffer	Takara QuickCut™ Buffer
活性	100%	100%	100%	100%

注：活性数据来自 LABLEAD 限制酶标准反应体系下的检测

